

## Gestion d'un chauffage

## نظام مراقبة سخان مائي

التشغيل:

الماء في المستوى السفلي nb=1

الماء في المستوى العلوي nh=1

درجة الحرارة منخفضة tb=1

درجة الحرارة مرتفعة th=1

الأمن:

النظام لا يسمح بالتسخين ما دام مستوى الماء ضعيف

ولا يسمح كذلك بالملا ما دامت درجة الحرارة منخفضة

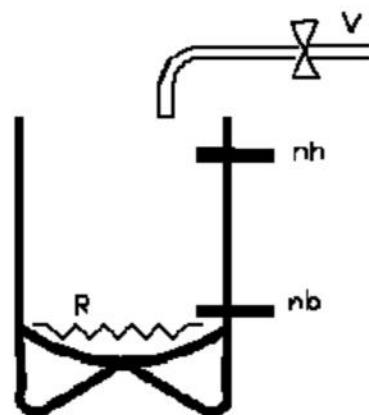
الوصف:

مستوى الماء في الخزان مراقب بملقطين nb و nh

الصمام V يسمح بملأ الخزان مادام مستوى الماء ضعيف

الخزان مزود بمقاومة R للتسخين

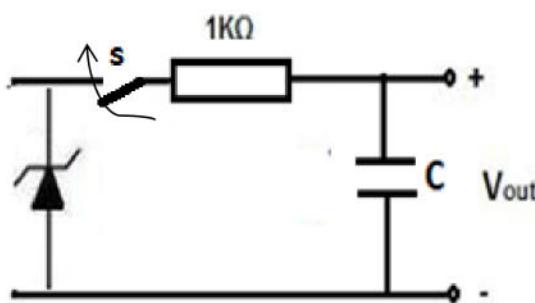
درجة الحرارة مراقبة بواسطة ملقط حراري بعتبتين tb و th



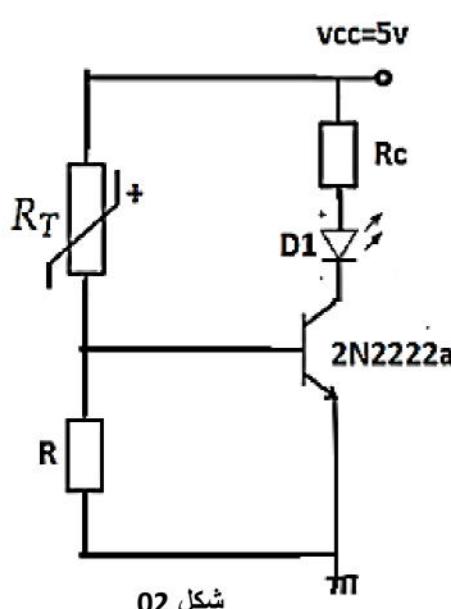
خصائص المكثف

V <sub>be sat</sub>	0.7	v
V <sub>ce0</sub>	40	v
V <sub>ce sat</sub>	0.5	v
I <sub>c max</sub>	800	mA
B	100	-

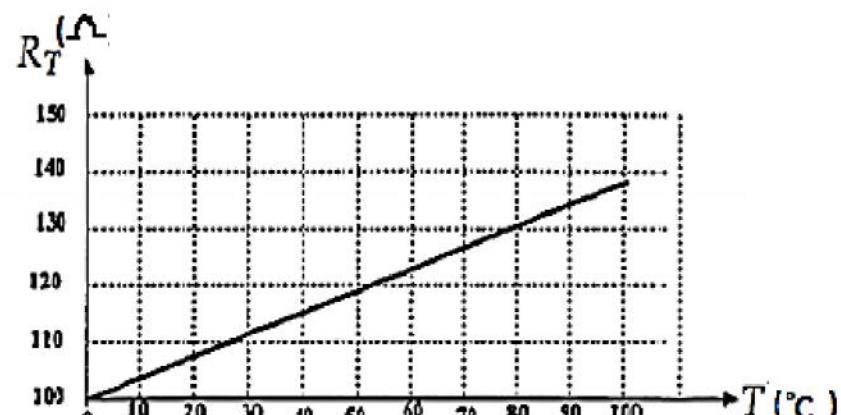
C	خصائص المكثف
25v	220uF
خصائص الصمام	
5.1v	1w

إنجازات تكنولوجية

شكل 01



شكل 02



$$R_T = R_0 (1 + \alpha T)$$

درجة الحرارة عند 0 °C R<sub>0</sub>

معامل قيمته 38.5 10<sup>-4</sup> / °C

المدخل	المخرج

1. عين مداخل و مخارج النظام.

2. أكمل جدول الحقيقة للنظام.

3. استخرج معادلة  $V$  المختصرة.

nb	nh	tb	th	V	R
				1	
				1	
				1	
				1	
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	1
				0	0
				0	0

					1p

V=..... 1p.....

4. استخرج معادلة R المختصرة.

					1p

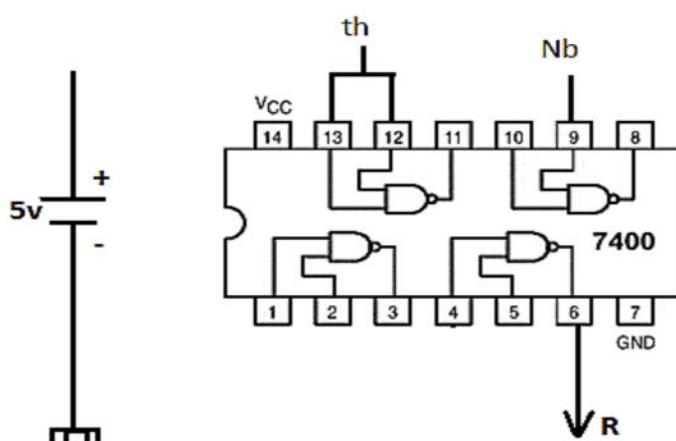
R=..... 1p.....

بفرض ان :

$$R = Nb \cdot \overline{th}$$

5. استنتاج معادلة المخرج R بدلالة بوابات نفي واو فقط NAND

..... 1p.....



6. انجز حينئذ التركيب .

(استغلال وثائق الصانع )

نظام التسخين يعتمد على الدارة شكل (02)

7. ما اسم و نوع العناصر التالية: D1

: 2N2222a

: RT

8. احسب قيمة RT عند العتبتين 26 °C و 78 °C

9. احسب Vbe من أجل العتبتين السابقتين و ماهي حالة المقلل في الحالتين R=20Ω.

10. اذا كان التيار المار في المقاومة Rc هو Ic=10 mA احسب تيار التشبع Ib

1p

الدارة شكل (01)

11. ما هو اسم و دور العنصر D2

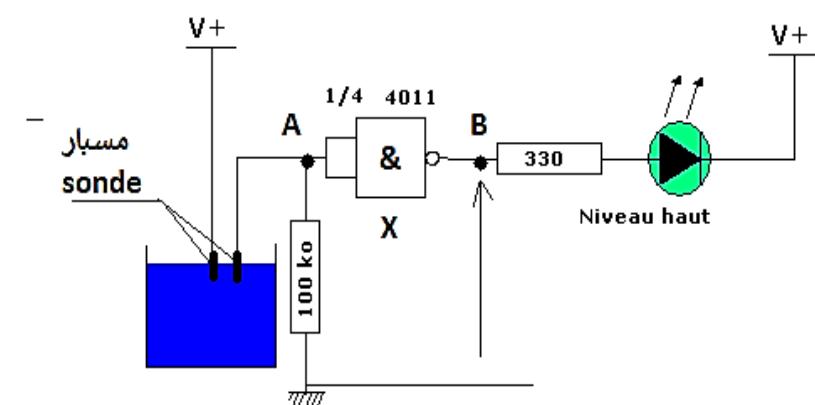
12. ماهي حالة العنصر C و ما قيمة التوتر بين طرفيه عند النقطة الزمنية t=440ms

13. ملقط المستوى العلوي للماء يعتمد على الدارة التالية:

• ما اسم العنصر X و تكنولوجيا الصنع.

• اشرح عمل التركيب بمتلا الجدول اسفله.

LED	VB	VA	1p
			عدم وجود الماء
			وجود الماء



$V = V_+$  → 1 منطقى  
 $V = GND$  → 0 منطقى



المدخل	المخرج
V ; R	Nb ; Nh ; tb ; th

1. مداخل و مخارج النظام

2. أكمل جدول الحقيقة للنظام.

3. استخرج معادلة V المختصرة.

nb	Nh	tb	th	V	R
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

$$v = \overline{Nb} \cdot \overline{Nh} + \overline{Nh} \cdot \overline{th} = \overline{Nh} (\overline{Nb} + \overline{th})$$

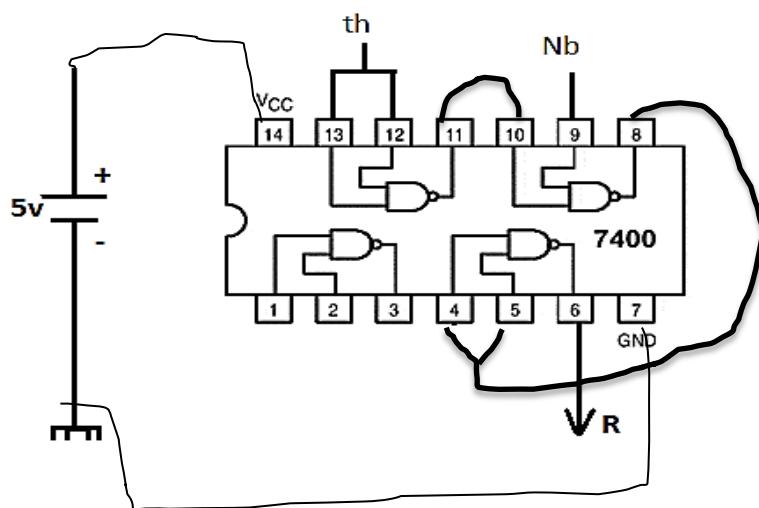
استخرج معادلة R المختصرة.

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$R = Nb \cdot \overline{th}$$

4. استنتاج معادلة المخرج R بدلالة بوابات نفي و او فقط NAND

$$R = \overline{Nb} \cdot \overline{th} \equiv R = \overline{Nb} \cdot \overline{\overline{th}}$$



5. انجز حينئذ التركيب .

(استغلال وثائق الصانع )

نظام التسخين يعتمد على الدارة شكل (02)

6. ما اسم و نوع العناصر التالية: D1 ..... LED صمام ضوئي.....

..... مقلح ثانوي القطب NPN ..... 2N2222a

R ctp مقاومة حرارية ذات معامل ح موجب RT

7. احسب قيمة RT عند العتبيتين 26 °C و 78 °C

$$RT(26)=100(1+38.5.10^{-4}.26) = 110.03 \Omega$$

$$RT(78)=100(1+38.5.10^{-4}.78) = 130.00 \Omega$$

8. احسب Vbe من أجل العتبيتين السابقتين و ما هي حالة المقلح في الحالتين R=20Ω

$$V_{be} = V_{cc} \cdot R / (RT + R) = \begin{cases} V_{be}(26) = 5.20 / 130 = 0.66 \text{ v} \\ V_{be}(78) = 5.20 / 150 = 0.76 \text{ v} \end{cases}$$

اذا كان التيار المار في المقاومة Rc هو Ic=10 mA احسب تيار التشبع Ib

$$I_b = I_c / B = 10 / 100 = 0.1 \text{ mA}$$

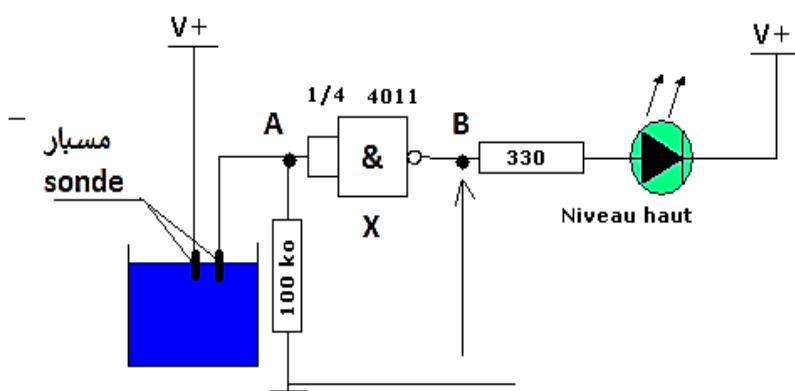
الدارة شكل (01)

9. ما هو اسم و دور العنصر D2 صمام زينر دوره ثبيت التوتر

10. ما هي حالة العنصر C و ما قيمة التوتر بين طرفيه عند النقطة الزمنية t=440ms

C هي مكثفة في حالة الشحن و معادلة شحنها هي :  $V_C = V_{cc} (1 - e^{-t/RC})$  تعويض ..... t=440 ms Vc=4.31 v

11. ملقط المستوى العلوي للماء يعتمد على الدارة التالية:



• ما اسم العنصر X و تكنولوجيا الصنع.

NAND CMOS

• اشرح عمل التركيب بملأ الجدول أسفله.

LED	VB	VA	1p
0	1	0	عدم وجود الماء
1	0	1	وجود الماء

